

目錄

園區雙週快訊

1~2

- 一、搶攻畢業季求職潮 楠梓園區 26 日現場徵才 釋出逾 200 個職缺 1
- 二、林園產業園區導入六大智慧技術 年省 2,000 萬維修費 21 萬人力工時 1~2
- 三、產業園區管理局高屏分局新任分局長吳淼文就職視事 持續推動升級轉型 打造智慧安全永續園區 2

產業輔導訊息

3

- 一、「提升產業競爭力研發轉型支持計畫-個案補助」 廣宣說明會 3
- 二、辦理因應國際情勢變化及產業升級轉型說明會 3
- 三、【扣動旋件創新計畫－智慧應用工作坊】AI 小助手流程自動化實務 3

政策掃描

4~6

- 一、經濟部 A+通過 3 項補助逾 3.1 億元 強化 6G 通訊、先進封裝設備自主能量 4
- 二、民間投資、政府加碼！產發署推動「創投加速創新創業計畫」首波核定 10 案 二次徵案再升級 未來四年將帶動百億投資效益 4~5
- 三、布局全球市場 經濟部助企業布建海外通路搶商機 5~6

NEWS VOL. 13

本刊為雙週報型式,彙整園區新聞、活動資訊與政策掃描,並提供產業發展趨勢新知。

出刊日期 2026.07.03

115 年度 產業園區 產業資訊 服務報



本期焦點

- 園區快訊 1
- 產輔訊息 2
- 政策掃描 3

園區雙週快訊

一、 搶攻畢業季求職潮 楠梓園區 26 日現場徵才 釋出逾 200 個職缺(園管局 2026/06/24)

經濟部產業園區管理局(簡稱園管局)今(24)日表示,為迎接畢業季求職潮,將於 6 月 26 日(星期五)舉辦楠梓科技產業園區現場徵才活動,集結華泰電子、日月光半導體、穎崴科技、楠梓電子、界霖科技、長華科技、台灣集廣科技、高準精密工業、台灣開滋、興勤電子及迅束企業等 11 家知名企業,共釋出 241 個職缺,涵蓋製程工程師、設備維護工程師及環境管理人員等多元職務,部分職缺月薪可達 4 萬元以上,提供社會新鮮人及有意轉職者多元就業選擇。

園管局表示,本次徵才提供技術及管理類職缺,部分企業規劃完整培訓機制,協助社會新鮮人快速熟悉工作內容、順利接軌職場。亦設置身障專區,強調社會責任,鼓勵多元人才進入職場。其中,華泰電子、界霖科技及台灣集廣科技等公司釋出製程工程師、品保工程師、產品工程師、衛生管理師及設備工程師等職缺,月薪自 3 萬 8,000 元起;部分主管職缺薪資可達 4 萬元以上,歡迎具電子、電機及機械等相關專業背景人才踴躍應徵。

園管局強調,楠梓園區作為南臺灣高科技產業聚落,積極推動產業升級發展,此次徵才活動讓企業與求職者能有效銜接,企業可藉此吸納優秀人才,求職者則能快速進入職場,創造雙贏局面。

有意求職者可於 6 月 26 日當天攜帶履歷,前往楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心(高雄市楠梓區新建南路 8 號)3 樓 304、305 教室參加現場面試。詳情可至活動網址查詢:<https://www.bip.gov.tw/info.aspx?>

二、 林園產業園區導入六大智慧技術 年省 2,000 萬維修費 21 萬人力工時(園管局 2026/06/25)

經濟部產業園區管理局高屏分局今(25)日舉辦「智匯園區·永續共榮—115 年高屏分局園區智慧技術治理成果發表會」,於林園產業園區導入六大成熟智慧技術,展示智慧治理成果。預期 116 年起,每年可降低約 2,000 萬元設備維修費;因應人力短缺,有效減少人力工時約 21 萬小時;針對災害事件,能及時反應,減少約 700 萬元損失,具體展現智慧科技在工安、營運與成本管理上的實質效益。

經濟部產業園區管理局游淑惠主任秘書表示,林園產業園區是全國重要石化產

業聚落，匯聚煉製、石化原料及下游加工等完整產業鏈，也是支撐國內民生與工業原料供應的重要基地。高屏分局表示，石化產業具備連續製程、高能源使用及高度安全管理需求，面對人員管理、設備維護及政策法規等多重挑戰，如何運用智慧技術強化治理，已成為產業轉型關鍵。

本次以林園產業園區作為示範場域，針對園區 22 家石化廠商，完成導入「氣體偵測分析管理」、「人車環境影像辨識」、「人員異常辨識／定位」、「設備／管線監測系統」、「智慧巡檢系統」及「工廠營運管理平台」等六大智慧技術項目，從安全監測、人員調度、設備維護到營運管理，建立更即時、更精準的園區治理模式。

高屏分局指出，園區企業面臨組織人力老化、人員管理困難、人力不足、成本增加及經驗傳承斷層等問題；設備端則有工廠老化、數位轉型壓力與維護成本偏高等挑戰。同時，淨零碳排、環保法規與法令遵循也持續推動產業升級。智慧技術的導入，不只是單點設備改善，而是協助園區企業把風險管理、巡檢作業與營運資訊整合成可追蹤、可預警、可決策的治理系統。

此次成果發表會不僅展現林園產業園區推動智慧治理的階段性成果，也為傳統石化產業邁向高值化、智慧化與低碳化奠定基礎。高屏分局表示，未來將持續深化產官學研合作，結合政府輔導資源與民間創新能量，協助園區企業提升營運韌性與工安管理量能，讓智慧、安全與永續成為產業園區轉型升級的重要支撐。

三、 產業園區管理局高屏分局新任分局長吳淼文就職視事 持續推動升級轉型 打造智慧安全永續園區(園管局 2026/07/01)

經濟部產業園區管理局(以下簡稱園管局)高屏分局今(1)日舉行代理、新任分局長交接典禮，由園管局劉繼傳副局長擔任監交人，在各界貴賓及同仁共同見證下，由代理分局長李昭興完成印信交接，新任分局長吳淼文正式就職視事。

劉副局長於典禮中表示，高屏分局前分局長游淑惠任內適逢行政院組織改造及機關整併，帶領團隊穩健推動園區發展工作，精進園區服務效能，推動公共設施改善及場域環境優化；李代理分局長昭興於代理期間亦恪盡職責、戮力從公，維持園區營運管理及服務品質，對兩位首長的付出與貢獻表達誠摯感謝。

新任分局長吳淼文具有豐富園區開發管理及行政歷練，公職生涯自基層公務人員歷練而起，歷任加工出口區管理處科員、副工程司、技正、科長、副組長等職務；行政院組織改造後擔任園管局開發營建組組長，長期負責科技產業園區及產業園區規劃開發、工程建設、建築管理及督導等業務，對園區開發、建設及營運管理工作具有完整且豐富之實務經驗，專業能力深受肯定。

劉副局長指出，高屏分局轄管高雄及屏東地區 4 個科技產業園區及 12 個產業園區，是南部產業發展的重要基地。期許吳分局長帶領高屏分局全體同仁，持續推動園區更新與設施改善，強化建設品質與營運管理效能，提升園區整體競爭力，為南部產業發展奠定更堅實的基礎。

吳分局長表示，未來將秉持服務產業與協助企業發展之理念，持續精進園區管理及服務品質，積極推動招商引資、產業升級及推動園區智慧建設，打造兼具智慧、安全與永續發展的優質產業園區，為南臺灣產業發展不斷注入新動能。

此次交接不僅象徵責任與使命的傳承，也代表高屏分局推動產業發展與園區創新的一貫決心。未來高屏分局將仍以企業需求為導向，打造優質投資環境，協助產

業邁向智慧化、低碳化及永續化發展，共同開創南部產業發展新局。

產業輔導訊息

說明會

一、「提升產業競爭力研發轉型支持計畫-個案補助」廣宣說明會

場次	線上
日期 時間	2026-07-09(四) 10:00 ~11:00
地點	線上
報名 網址	報名網站連結

二、辦理因應國際情勢變化及產業升級轉型說明會

場次	高雄場
日期 時間	2026-07-15(三) 13:00~16:00
地點	集思新烏日會議 中心 史蒂文生廳 (臺中市烏日區高 鐵東一路 26 號 4F)
報名 網址	報名網站連結

三、【扣動旋件創新計畫－智慧應用工作坊】AI 小助手流程自動化實務

場次	線上
日期 時間	2026-07-21(二) 09:30~16:30
地點	經濟部傳統產業 創新加值中心 Q118 會議室/317 會議室(高雄市楠 梓區朝仁路 55 號)
報名 網址	報名網站連結

政策掃描

一、 經濟部 A+ 通過 3 項補助逾 3.1 億元 強化 6G 通訊、先進封裝設備自主能量(太報 2026/06/26)

經濟部技術司 6 月 9 日召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第 8 次決審會議，並於今（26）日發布新聞稿表示，共補助明泰、均華、乾瞻等 3 項計畫共 3.1 億餘元，將強化 6G 通訊、先進封裝設備與 AI 晶片關鍵技術自主能量。

技術司表示，本次通過計畫聚焦 B5G/Pre-6G 通訊基礎建設、先進封裝設備及 AI 晶片高速互連等關鍵技術，透過通訊系統創新、設備自主化及半導體矽智財技術突破，協助我國掌握全球半導體與通訊產業發展契機，強化產業自主供應能力與國際競爭優勢。明泰科技攜手工研院資通所及辰隆科技推動「B5G/Pre-6G 公網巨量天線無線電單元計畫」，開發符合 B5G 及 Pre-6G 標準之 Massive MIMO 無線電單元產品；總經費 6 億元，補助經費為 2.1 億元。

經濟部表示，該計畫採用 Open RAN 開放式架構，整合大型天線陣列、智慧波束成型、節能控制及網路管理技術，打造國產高階電信公網基地台解決方案。未來可應用於智慧城市、智慧交通及大型場館等高密度通訊場域，提升國內通訊設備自主能力，並帶動相關晶片與通訊零組件產業發展。

因應 AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速成長，均華精密推動「面板級先進封裝之高智能全自動晶粒揀選機計畫」，突破大尺寸晶粒檢測與高精度自動化取放等技術瓶頸，建立面板級先進封裝關鍵設備自主能力。

經濟部表示，均華精密該案總投資 9,000 萬元，經濟部補助經費 3,500 萬元；計畫導入大尺寸 AOI 檢測模組、自動換線設計及智慧監控技術，可有效提升設備生產效率與製程穩定性，並滿足 CoPoS 等次世代面板級先進封裝製程需求。面對 AI 模型規模快速擴張帶來的高速資料傳輸需求，乾瞻科技投入「次世代 SBD C2C 之高速傳輸晶片對晶片互連矽智財技術開發計畫」，開發全球首例可商用之 SBD(Simultaneous Bi-Directional) UCle 晶片對晶片互連矽智財技術。

經濟部表示，乾瞻科技該案總投資 1 億 8,750 萬元，經濟部補助 6,750 萬元，該技術可於單一通道同時進行雙向傳輸，在不增加封裝 I/O 資源下實現頻寬倍增，並大幅降低資料傳輸能耗，有助突破 AI 晶片與高效能運算系統之互連瓶頸。未來可廣泛應用於 AI 加速器、高效能運算、雲端資料中心、矽光子及智慧車輛等領域，進一步提升我國半導體設計服務與矽智財產業之國際競爭力。

二、 民間投資、政府加碼！產發署推動「創投加速創新創業計畫」首波核定 10 案 二次徵案再升級 未來四年將帶動百億投資效益(經濟部 2026/06/29)

經濟部產業發展署於今（29）日召開記者會，宣布「創投加速創新創業計畫」第一梯次徵案具體成果與第二梯次啟動。該計畫採取「民間先投資、政府再加碼」的模式，結合企業創投（CVC）、創業投資（VC）與政府補助資源，協助具潛力的新創企業加速技術商品化與市場落地。第一梯次徵案成果亮眼，首波已核定 10 案，總補助金額約新臺幣 1.76 億元，預計將成功引導民間引領投資達 12.5 億元；二次徵

案再升級，未來四年估計將整體帶動超過百億元的投資效益。

產發署邱求慧署長表示，「創投加速創新創業計畫」最大的特色在於徹底變革過往政府補助案的審查思維，具備兩大核心差異：第一是以「市場機制」取代「傳統技術審查」。過去補助多偏重學術與技術指標，容易導致市場需求評估不足。該計畫則全面導入市場驗證，由最了解市場的創投先行評估、承諾投資並共同承擔風險，確保政府資源精準對接市場需求；第二為大幅簡化流程，縮短 70% 審查時程。取消傳統繁複的委員審查，改以實務的投資協議直接進入決審程序。透過流程精簡，將過去需耗時 100 天以上的審查時間，大幅縮短至 30 天，協助新創企業在關鍵時機落實商業化開發、搶占市場先機。

產發署表示，該計畫在第一梯次已核定通過 10 家表現卓越的新創企業，領域橫跨 AI、半導體、無人機、生技、及循環經濟等五大關鍵產業。如 AI 領域昂銘科創、杰發科技、梅科科技，半導體領域的振生及專注於無人機關鍵技術的鈺瑞複材，生技領域則有嘉正生物科技、台灣外泌體、奔騰智慧生醫、亞洲準譯等，以及循環經濟沛德永續科技；投資方則有李長榮化工、長興材料、瑞鼎科技、南山人壽、和碩和鼎創投、豐兆航太、聯電宏誠創投、合庫金控創投、仁寶電腦、大江生醫、李洲科技等等。各大母集團傾力挹注亮點新創公司，充分展現計畫在各產業界的巨大迴響。

產發署同步宣布第二梯次擴大徵案正式開跑，並針對首波執行經驗進行優化與調整。首先是針對投資人資格再放寬，擴大引進 VC：相較於第一梯次僅限 CVC 參與，第二梯次特別納入 VC 共同組隊，全方位倍增投資量能。此外，在計畫補助上也規劃引投效益機制，新創企業只要獲得符合資格之創投「領投」達 3,000 萬元，政府最高補助 2,000 萬元；若進一步吸引 2 家以上創投共同看好、每家「跟投」達 2,000 萬元，政府補助最高可提高至 3,000 萬元，全面鼓勵創投加碼投資。

產發署邱求慧署長指出，「創投加速創新創業計畫」核心定位在於鏈結資源、協助業者拓展商機。在第一梯次成果奠定的基礎上，透過計畫精準配置資金，可望攜手創投領頭羊，持續利用「市場機制選案」與「以大帶小」模式，共同帶動超過百億元的實質投資效益，全面推動台灣核心產業加速升級，為台灣建構具國際競爭力的產業創新未來。

三、 布局全球市場 經濟部助企業布建海外通路搶商機(經濟部 2026/07/01)

經濟部今（1）日舉辦「協助企業布建海外通路」成果發表記者會，邀請參與計畫之企業代表共同分享布局海外市場的實務經驗。經濟部表示，截至目前已核定 149 件補助案，協助 165 家企業於 44 個國家布建近 2,500 個海外通路據點，透過展示中心、發貨倉庫、維修中心及經銷合作等多元模式，協助企業強化全球布局、深化在地服務，提升供應鏈韌性與市場競爭力。

經濟部指出，在全球供應鏈重組趨勢下，企業競爭已從「成本競爭」走向「韌性競爭」，未來比的不是誰成本最低，而是誰離客戶最近、回應最快、供貨最穩定。政府透過補助企業建置海外據點及經銷網絡，就是要協助業者深化在地服務能量，提升市場應變能力與國際競爭優勢。

本次成果發表記者會邀請企業代表分享海外布局成果，展現臺灣企業正從「把產品賣出去」，邁向「在地加值服務」的新階段。透過在地化經營、通路建置及服務升級，企業不僅成功掌握市場需求，更有效強化客戶黏著度與品牌競爭力，為臺灣產業打造深耕海外市場的新模式。

經濟部說明，在單一企業申請方面，工具機大廠永進機械與東台精機鎖定歐美高價值製造市場，運用政府資源拓展海外通路、布建展示中心並強化數位行銷，精準觸及北美與歐洲的當地客群；閥門大廠慶堂工業則因應高關稅與交期的雙重挑戰，加速建置兼具展示功能的海外發貨倉庫，不僅大幅縮短交貨時間，也進一步貼近國際客戶需求，提升市場競爭力。

在聯合申請方面，伯鑫工具與共茂工業看準韓國重工業、汽車及專業工具市場需求，攜手於當地設立維修中心，整合維修、檢測到售後服務能量，以自有品牌提供一站式解決方案，不僅提升品牌能見度，更成功切入當地市場。在美國市場方面，東陽實業與如陽公司面對關稅挑戰，透過政府資源協助，共同打造汽車零配件一站式服務展示中心，直接對接保險公司與維修廠，縮短銷售鏈，發揮「一加一大於二」的合作效益。

經濟部強調，本次案例反映臺灣企業面對關稅挑戰及全球供應鏈重組，已由傳統接單產品出口逐步邁向海外布局與在地服務深化，並透過多元通路整合提升出口競爭力。政府未來將持續透過補助、輔導等機制，協助企業提升海外布局能力、強化供應鏈韌性，持續拓展國際市場。

為協助企業因應全球市場快速變化，經濟部將持續協助企業爭取訂單、分散市場及提升韌性，利用四大拓銷措施，包括加碼參展補助、推動多元拓銷布局、補助企業布建海外通路，以及辦理買主洽邀與來臺採購媒合，從提升國際曝光、促進商機媒合、到協助企業貼近在地市場，提供完整的海外拓銷支持，協助企業立足臺灣、布局全球，行銷全世界，穩健拓展國際商機。

115 年度「補助企業布建海外通路計畫」已開放受理申請至 115 年 10 月 30 日止，歡迎有意拓展海外市場之企業踴躍申請，計畫網址為：<https://market.meettaiwan.com/d-imdp/>。

如欲瞭解更深入的產業情報，請洽 MII 金屬情報網 <http://mii.mirdc.org.tw/>

委託單位： 經濟部產業園區管理局

執行單位： 金屬工業研究發展中心

本信件內容為公開資訊彙整，僅供業務參考，著作權屬原權利人所有，未經書面同意請勿轉載